



Baumit Baumacol FlexMarmor

Biała, wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek, klasa C2TES1

Korzyści

- najwyższa trwałość na tarasach
- klejenie na stare płytki
- długi czas gotowości do pracy



Produkt

Wysokoelastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, ulepszona, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie białego cementu o wydłużonym czasie otwartym. Sklasyfikowana wg normy PN-EN 12004:2002 - C2TE S1. Zaprawa o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia poprzeczne.

Skład

Biały cement, piaski, dodatki

Przeznaczenie

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym w miejscach ekspozycyjnych na wodę i mróz, oraz podlegających odkształceniom (tarasy, balkony, elewacje itp.) Do układania wszelkiego rodzaju płytek i płyt klinkierowych, z kamienia naturalnego i ceramicznych, w tym płytek gresowych na ścianach i podłogach. Z uwagi na biały kolor nie powoduje przebarwień jasnych płytek z kamienia naturalnego. Odporna na działanie obciążeń termicznych (np. ogrzewanie podłogowe) i statycznych (odkształcenia podłoża). Przeznaczona również do układania płytek na istniejące płytki ceramiczne.

Dane techniczne

Zużycie	Wariant(y)
---------	------------

Opakowanie

Worek - 25 kg 42 worki/paletę = 1050 kg

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesięcy.

Podłoże

Musi być twarde, zwarte, stabilne, niezmrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od oleju.

Stosować na:

beton, jastrychy, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsoweścienne płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane); w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w obrębie tarasów, elewacji ogrzewania podłogowego, basenów i zbiorników wodnych.

Nie stosować na:

drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania;

Przygotowanie podłoża

Oczyszczyć z pyłu i kurzu, zagruntować odpowiednim preparatem:

- podłoża chłonne: Baumit Grund
- podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości: Baumit SuperGrund

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbkapaca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym

Przygotowanie produktu:

Wysypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody (patrz - dane techniczne) i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać ok. 15 minut i ponownie przemieszać zaprawę.

Stosowanie:

Nanosić zaprawę klejową na podłoże w 2 kolejnych etapach. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanieść i rozprowadzić cienką, kontaktową warstwę kleju, a następnie - na jeszcze wilgotną warstwę pierwotną - nanieść odpowiednią warstwę zaprawy, równomiernie ją rozprowadzając (pacę utrzymywać pod kątem 45-60 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.

Wskazówki

Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):

- wewnątrz budynków > 65%
- na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90%

Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING - FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki. Przed klejeniem płytek nietypowych bądź nieznanego rodzaju, należy wykonać - na niewielkiej powierzchni - test przyczepności zaprawy klejowej.

Wykończenie:

Przez ok. 24 godziny chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho- wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.